樹德家商111學年度 資料處理科 特色課程成果展

主題：電競科技我最行—電腦硬體組裝大賽

主旨：本比賽在於檢驗學生電腦硬體課程中之學習成果，並藉比賽的方式來增進同學團隊的精神。

比賽組別：分電腦水冷組裝組與電腦硬體組裝組

參賽資格：凡樹德家商資處科學生均可參加

比賽日期：112年3月17日

報到時間：

1.上午09:00報到

2.下午13:00報到

比賽地點：硬體組裝教室

組隊方式：每組1至3名

比賽方式：採計時賽方式進行

評分方式：

1.依完成時間計算分數。

2.每個失誤點扣10分。

3.整線程度依成果以0-30分評定給分。

獎勵辦法：

1.電腦硬體組裝組

冠軍：AMD CPU一顆、獎狀乙紙

亞軍：隨身碟乙支、獎狀乙紙

2.水冷電腦硬體組裝組

冠軍：TT曜越水冷組、獎狀乙紙

亞軍：水冷工具組、獎狀乙紙

報名方式：以報名表方式，發至各班。